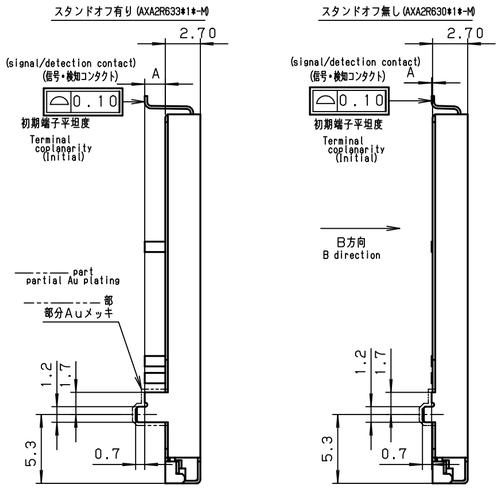
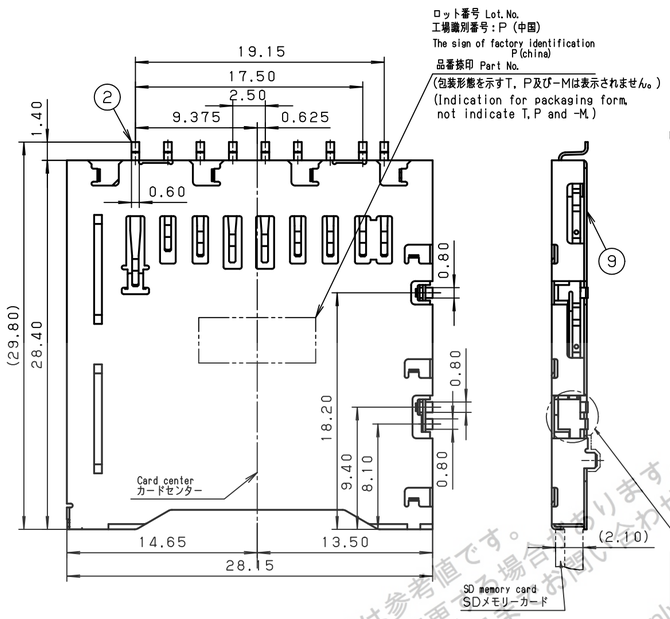
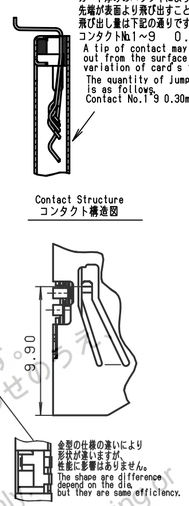
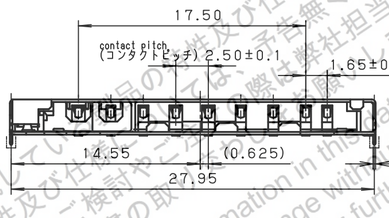
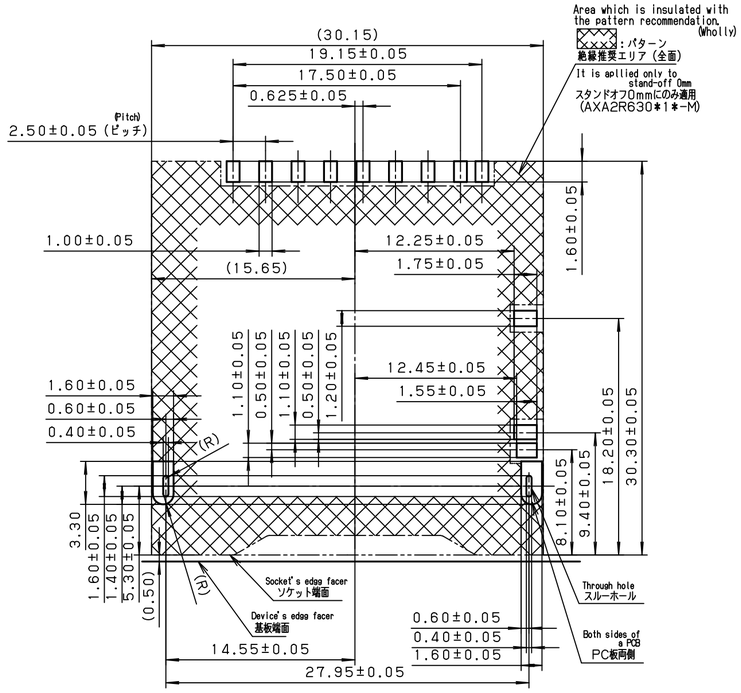




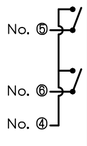






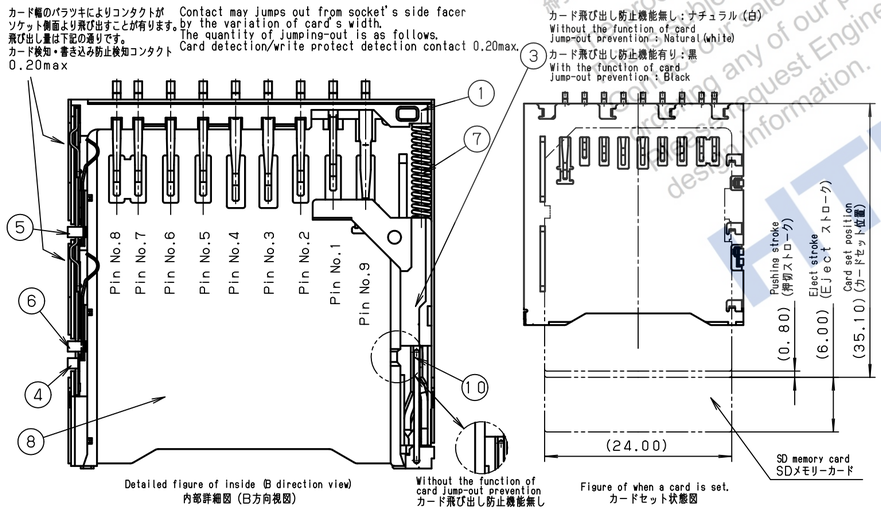
PC board recommendation processing (Top view)
プリント基板推奨加工図 (TOP VIEW)

Circuit
回路図



Contact state list by a detection switch
カード検知・書込み防止検知スイッチによるコンタクト状態一覧表

Card insertion condition カード挿入有無	Write protect switch 書込み防止スイッチ		Card detection switch カード検知スイッチ
	Impracticable to write 書込み不可	Practicable to write 書込み可	
Card not inserted 未挿入時	Open	Open	Open
Card inserted 挿入時	Open	Close	Close
Component number 部品番号	④ - ⑥		④ - ⑤



Detailed figure of inside (B direction view)
内部詳細図（B方向視図）

Without the function of card jump-out prevention
カード飛び出し防止機能無し

Figure of when a card is set.
カードセット状態図

A寸法一覧表 A dimension list

Cat.No. (stand-off height) 品番（スタンドオフ高さ）	A dimension A寸法
AXA2R630*1*-M (0)	0.08
AXA2R633*1*-M (1.5)	1.58

注）スタンドオフ寸法Aは、プリント基板表面からソケット下面までの寸法を確保するために、プリント基板のレジスト厚み・シルク印刷等の厚み0.08mmを考慮した寸法になっています。

Standoff size A is a size in which the thickness 0.08mm such as the resist thickness and the silk prints of the PC board is considered to secure the size from the surface of the PC board to the lower side of the socket.

General tolerance ±0.2

10	lock pin ロックピン	Stainless ステンレス	1		
9	Cover plate カバープレート	Stainless ステンレス	1		
8	Base shell ベースシェル	Stainless ステンレス	1		
7	Compression coil spring 圧縮コイルバネ	Stainless ステンレス	1		
6	NO contact (WP detection) NOコンタクト (WP検知)	Copper alloy 銅合金	1		
5	NO contact (Card detection) NOコンタクト (カード検知)	Copper alloy 銅合金	1		
4	COM Contact COMコンタクト	Copper alloy 銅合金	1		
3	Slider スライダー	Heat resistant resin 耐熱性樹脂	1		Color:Black/Natural (White) 色相：黒/ナチュラル(白)
2	Contact コンタクト	Copper alloy 銅合金	9		
1	Body ボディ	Heat resistant resin 耐熱性樹脂	1		Color:Black 色相：黒

改版 LTR.	年月日 DATE	変更者 BY	変更内容 REV. DESCRIPT	番号 No.	部品名称 PART NAME	材質 MATERIAL	個数 QTY	処理 FINISH	備考 NOTE
A3									
A2									
A1									

年月日 DATE	尺度 SCALE	単位 UNIT	3角法
9. 1 (2010)	3/1	mm ~~(INCH)~~	3RD. A. P

製図 DR.	設計 DE.	検図 CHK.	検図 CHK.	承認 APP.
佐藤(毅)	佐藤(毅)	十河	安西	高橋(健)

HTK 本多通信工業株式会社 HONDA TSUSHIN KOGYO CO., LTD.

名称 NAME	商品仕様図 Product specification SDメモリーカード用ソケット SDIO対応 Rタイプ リバース SD memory card socket applicable to SDIO R-type reverse-type

名称 NAME: ——————

製番 PART NO.: AXA2R63061-M

ID= SS-AXA2R63061-M B A

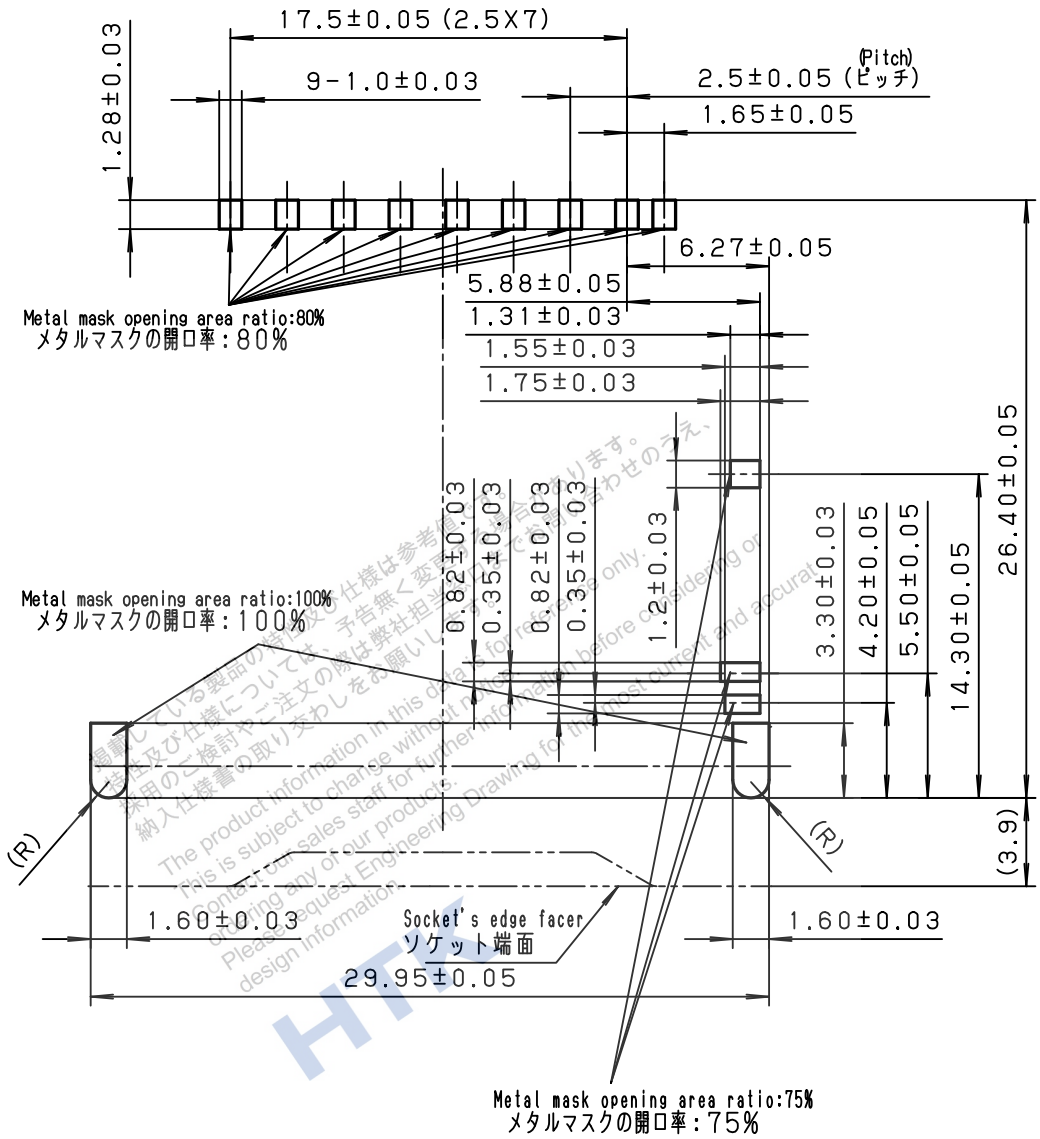
掲載している製品の性能及び仕様は参考値です。
特性及び仕様は予告無く変更する場合があります。
採用のご検討やご使用の際は、弊社担当窓口までお問い合わせください。
納入仕様書の取り交わしをお願いします。
Product information in this data is for reference only.
Please request our sales staff for the most current and accurate information before considering or using any of our products.
Please request Engineering Drawing for the most current and accurate design information.
HTK

Metal mask opening area ratio recommendation specification

メタルマスク開口率の推奨仕様図

Metal mask thickness:120μm
メタルマスク厚さ：120μm

SD memory card socket applicable to SDIO R-type reverse-type
SDメモリーカード用ソケット　SDIO対応　Rタイプ　リバース



掲載している製品の仕様は参考値です。
採用及び仕様については、予告無く変更する場合があります。
採用のご検討やご注文の際は弊社担当営業までお問い合わせください。
納入仕様書の取り交わしをお願いしております。
The product information in this drawing is for reference only.
This is subject to change without notice.
Please contact our sales staff for further information before considering or ordering any of our products.
Please request Engineering Drawing for the most current and accurate design information.

改版 LTR.	年月日 DATE	変更者 BY	変更内容 REV. DESCRIPT	番号 No.	部品名称 PART NAME	材質 MATERIAL	個数 QTY	処理 FINISH	備考 NOTE
3									
2									
1									

年月日 DATE	尺度 SCALE	単位 UNIT	3角法
9. 1 (2010)	3/1	mm ~~(INCH)~~	3RD. A. P

HTK 本多通信工業株式会社
HONDA TSUSHIN KOGYO CO., LTD.

製図 DR.	設計 DE.	検図 CHK.	検図 CHK.	承認 APP.
佐藤(毅)	佐藤(毅)	十河	安西	高橋(健)

名称 NAME	Metal mask recommendation processing SD memory card socket applicable to SDIO R-type reverse-type メタルマスク推奨仕様図 SDメモリーカード用ソケット SDIO対応 Rタイプ リバース
製番 PART NO.	AXA2R63061-M

ID= MS-AXA2R63061-M B A